公开发行人民币普通股股票募集资金用途调整为

同意首次

工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目	4,502.17		1
		5,840.30	
	2,583.33		3

(同意 9000 万股、反对 0 股、弃权 0 股)

(本页为签署页)

上海银蕾投资咨询有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字):

上海润欣德康技术有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字):

[illegible]

法定代表人或授权代表(签字):

北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)：

上海磐石致胜投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

授权代表(签字)：

曹文洁(签字)：

杨海(签字)：